



Instituto Tecnológico de Iztapalapa Departamento de Gestión Tecnológica y vinculación



Formato рага Carta de Presentación Agradecimiento de Residencias Profesionales por competencias.

Código: TecNM-AC-PO-004-03

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5.1

Revisión: 0

Página: 1de 1

No. DE OFICIO/ITIZ/DGTV/461/2023 ASUNTO: PRESENTACIÓN DEL ESTUDIANTE Y AGRADECIMIENTO Ciudad de México, 28/01/2023

LIC. BEATRIZ ADRIANA ESCOBAR LOPEZ **JEFA DE RECURSOS HUMANOS** SERVICIOS EN SISTEMAS E INFRAESTRUCTURA EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PRESENTE

El Instituto Tecnológico de Iztapalapa, tiene a bien presentar a sus finas atenciones a GARRIDO DE LA CRUZ KARLA GABRIELA, con número de control 181080157, de la carrera de INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, quien desea desarrollar en ese organismo el proyecto de Residencias Profesionales, denominado "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA CREACIÓN DE TICKETS DE SERVICIO Y ATENCIÓN." cubriendo un total de 500 horas, en un período de cuatro a seis meses.

Es importante hacer de su conocimiento que todos los estudiantes que se encuentran inscritos en esta institución cuentan con un seguro de contra accidentes personales con la empresa THONA SEGUROS, según póliza No. AP-TEC-059-02 e inscripción en el IMSS.

Así mismo hacemos presente nuestro sincero agradecimiento por su buena disposición y colaboración para que nuestros estudiantes, aun estando en proceso de formación, desarrollen un proyecto de trabajo profesional, donde puedan aplicar el conocimiento y el trabajo en el campo de acción en el que se desenvolverán como futuros profesionistas.

Al vernos favorecidos con su participación en nuestro objetivo, sólo nos resta manifestarle la seguridad de nuestra más atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

"Excelencia en Educación Tecnológica "Por la ciencia, la tecnológica y la educación el icae N X en beneficio de la Juventua"

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE IZTAPALAPA

DEPARTAMENTO DE

ALMA DELIA VALENCIA MORALES INCULACION

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN

C.p. archivo ADVM/acvm*









Av. Telecomunicaciones S/N, Col. Chinampac de Juárez, C.P. 09208, Alcaldia Iztapalapa Tel. 55 5773-9210 e-mail:vin iztapalapa@tecnm.mx tecnm.mx | iztapalapa.tecnm.mx



Rev. 0